

KIRJALLISUUDEN JA MUISTIINPANOJEN KÄYTTÖ KIELLETTY!

1. Rf-sputteroinnin periaate ja käyttö.
2. Metalliseosten höyryksen ja sputteroinnin erot.
3. Reaktiivinen sputterointi ja sen käyttö
4. Tavallisimmat PVD-kovapinnoitteet, niiden ominaisuudet ja teollinen käyttö.
5. CVD-pinnoituslaitteiston eri osat ja toiminta.
6. PVD-pinnoitteiden rakenteille määritetyt vyöhykemallit.